

# 採購規範書

請購編號：A522000997

品名: 功率放大器晶片製程 (PQG3-AF)

## 1、規格：(含軟，硬體規格或執行方式)

- 1.1 WIN 0.15 um GaAs pHEMT (PQG3-AF) 4 in 1 Engineering run (including mask and 1 wafer) ，數量: 1 pc
- 1.2 Field Max. Size：9,050 x 10,600 um

## 2、智權歸屬：

- 2.1 晶粒智權歸屬為工研院所有。
- 2.2 廠商履約若有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任。
- 2.3 廠商如在契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由廠商依照有關法令規定處理，其費用亦由廠商負擔。

## 3、文件：

- 3.1 晶粒回貨時需交付晶圓廠提供之WAT報告

## 4、驗收標準：

- 4.1 one wafer
- 4.2 晶圓廠提供對應之WAT報告進行驗收